

证券代码：834430

证券简称：东福科技

主办券商：东吴证券

## 苏州东福电子科技股份有限公司 股权质押公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、股权质押概述

#### （一）股权质押基本情况

公司股东武维清质押 2,000,000 股，占公司总股本 10.00%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 28 日起至 2018 的 1 月 20 日止。质押股份用于为公司贷款提供担保，质押权人为江苏银行股份有限公司苏州吴中支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

#### （二）若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况

本次股权质押是公司实际控制人武维清为东福科技向江苏银行股份有限公司苏州吴中支行借款人民币 100 万元提供质押担保。除此以外，不存在结合其他资产抵押或质押情况。

#### （三）本次股权质押对公司的影响

本次质押的股份为公司控股股东、实际控制人武维清个人所持有的股份，不会对公司生产经营产生影响，不会导致公司控股股东或者

实际控制人发生变化。

## 二、股权质押所涉股东情况

### (一)股权质押所涉股东情况

股东姓名(名称)：武维清

是否为控股股东：是

公司任职：董事长

所持股份总数及占比：10,000,000股,50.00%

股份限售情况：7,500,000股,37.50%

累计质押股数（包括本次）：2,000,000股，占总股本10.00%

曾经股权质押情况：无

## 三、备查文件目录

- 1、质押合同；
- 2、中国结算质押登记材料。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月18日